

GRUPO DE TRABAJO INTERPLATAFORMAS PACKNET – LOGISTOP

Innovación en envase y embalaje: ventaja competitiva en transporte y logística

La Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje - PACKNET y la Plataforma Tecnológica en Logística Integral, Intermodalidad y Movilidad - LOGISTOP organizan la Jornada "Innovación en envase y embalaje: ventaja competitiva en transporte y logística" en el marco del lanzamiento del Grupo de Trabajo Interplataformas. El objetivo de este Grupo de Trabajo es promover la difusión del conocimiento, aunar esfuerzos e impulsar sinergias que fomenten la generación de proyectos colaborativos en el sector del envase y embalaje como palanca de innovación en la industria del transporte y la logística.



Sede ITAINNOVA

Instituto Tecnológico de Aragón

C/ María de Luna 7
50018 - ZARAGOZA

17 MARZO 2016

10:00h – 14:00h

PROGRAMA

10.00h Registro de asistentes

10.30h Bienvenida

Presentación de la Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje – PACKNET

Dña. Belén García, Directora de PACKNET

Presentación de la Plataforma Tecnológica en Logística Integral, Intermodalidad y Movilidad - LOGISTOP

D. Jesús Poveda, Responsable Técnico de LOGISTOP

10.40h Financiación I+D+i empresarial en el sector del packaging y la logística

Dña. M^a Pilar de Miguel, Departamento de Biología, Salud y Agroalimentación en CDTI

11.00h ITAINNOVA – Instituto Tecnológico de Aragón

11.20h Industrias Alegre

11.40h Descanso

12.00h DS Smith - Tecnicarton

12.20h Logifruit

12.40h Visita instalaciones de ITAINNOVA

INSCRIPCIÓN

Colabora:



Organizan:



Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje



Plataforma Tecnológica en Logística Integral, Intermodalidad y Movilidad

